

WDMP-2A 自动双盘磨抛机

Automatic polish machine

技术特点：

- 采用了先进的微处理器控制系统
- 磨抛盘、磨抛头的转速实现无级可调
- 屏幕设置制样压力、时间
- 磨抛盘旋转方向可任意选择
- 多试样夹持器和气动单点加载
- 带有水冷装置



应用范围：



WDMP-2A 为双盘台式机自动磨抛机，适用于对金相试样进行自动研磨和抛光操作。是用户用来制作金相试样必不可少的设备。本机带有冷却装置，可以在抛光时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织。该机使用方便、安全可靠，是工厂、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

功能：

WDMP-2A 自动磨抛机外形简洁、功能齐全、操作方便、性能稳定，采用磁性盘和防粘盘配置使用户更换耗材更加方便，可实现从粗磨、精磨、粗抛光至精抛光全过程进行自动制样。

技术参数：

1. 磨盘直径：φ254mm
2. 转速：10-1000r/min(无极变速)
3. 磨抛头转速：5-150r/min(无极变速)
3. 加荷范围：5-60 牛顿 (N)
4. 冷却方式：水冷；
5. 尺寸：750x700x660mm
6. 重量：75Kg
7. 电源 “220V 50HZ

配置清单：

名称	单位	数量
自动磨抛头	个	1
磁性盘	个	2
砂纸	张	5
防粘盘	个	2
抛光绒布	张	2
抛光粉	袋	1
进/排水管	根	2
地脚	个	4
操作手册	本	1